(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

10/506896

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年9 月18 日 (18.09.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/076501 A1

(51) 国際特許分類7:

C08J 9/12, G02B 7/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/02710

(22) 国際出願日:

2003 年3 月7日 (07.03.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2002-63231 2002 年3 月8 日 (08.03.2002) JI

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 出光石油 化学株式会社 (IDEMITSU PETROCHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒130-0015 東京都 墨田区 横網一丁目 6 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 *(*米国についてのみ): 立松 裕章 (TATEMATSU,Hiroaki) [JP/JP]; 〒 299-0107 千葉県市原市 姉崎海岸1番地1 Chiba (JP). 奥山 一

広 (OKUYAMA, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒299-0107 千葉県 市原市 姉崎海岸 1 番地 1 Chiba (JP). 川東 宏至 (KAWATO, Hiroshi) [JP/JP]; 〒299-0107 千葉県市原市 姉崎海岸 1 番地 1 Chiba (JP). 木ノ内 智(KINOUCHI, Satoru) [JP/JP]; 〒299-0107 千葉県市原市姉崎海岸 1 番地 1 Chiba (JP).

(74) 代理人: 渡辺 喜平 (WATANABE, Kihei); 〒101-0041 東京都 千代田区 神田須田町一丁目 2 6 番 芝信神田ビル 3 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, JP, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: RESIN MOLDING FOR OPTICAL BASE

(54) 発明の名称: 光学基台用樹脂成形体

(57) Abstract: A resin molding for optical base of 0.99 to 0.6 relative density obtained by microcellular forming. The ratio of the linear expansion coefficient (f1) of this resin molding for optical base to the linear expansion coefficient (f2) of non-cellular resin molding in the MD direction at an identical point (f1/f2) is 1.05 or higher. The resin molding for optical base having the above relative density and linear expansion coefficient enables reducing a drift of optical axis and a dimensional change at use.

(57) 要約: 相対密度が O. 99~ O. 6であるマイクロセルラー発泡成形により成形された光学基合用樹脂成形体。この光学基台用樹脂成形体の線膨張係数 (f1)と、無発泡樹脂成形体の同一箇所におけるMD方向の線膨張係数 (f2)の比 (f1/f2)は、1. 05以上である。かかる相対密度、線膨張係数の光学基台用樹脂成形体は使用時の寸法変化、光軸のズレが低減する。



明細書

光学基台用樹脂成形体

5 技術分野

本発明は、光学基台用樹脂成形体に関し、特に、液晶枠、光学箱、DVD及び CDピックアップ等の光学基台に関する。

背景技術

15

30

10 レーザービームプリンター、ファクシミリ、光ピック、液晶ディスプレー枠等 の光学基台用樹脂成形体には、高い寸法安定性、剛性が要求されるため、熱可塑 性樹脂にガラス繊維やカーボン繊維等の繊維状フィラーを配合した組成物が使用 されている。

しかし、繊維状フィラーを配合すると成形収縮率の異方性が大きくなるため、 光軸のズレを低減する為に等方性フィラーを多量に配合する必要があった。さら に、強度・剛性を十分に向上させるためには、繊維状フィラーを多量に配合する 必要があった。

この結果、射出成形時の樹脂組成物の流動性が低下し、残留応力歪みが発生し、 光軸のズレに起因する使用時の熱による寸法の変化が大きくなった。また、繊維 20 状フィラーの充填量の増加に伴い、線膨張の異方性が大きくなり、光軸特性にも 異方性が生じることが問題となっていた。

さらには、軽量化を図りつつ、比剛性を維持することで、制振性の維持または 向上を図りたいが、従来の化学発泡では、単に軽量化はできるが比剛性を維持す ることができず、流動性の向上もしないので、残留応力の低減化はできなかった。

25 本発明は上記課題に鑑み、使用時の寸法変化又は光軸ズレが低減された光学基 台用樹脂成形体を提供することを目的とする。

本発明者らは、この課題を解決するために、マイクロセルラー発泡成形により特定の樹脂組成物を相対密度 0.99~0.6に調整、且つ/又は超臨界流体を用いた成形体のMD方向の線膨張係数比が、少なくとも他の成形方法による成形体の同一箇所に比べ 1.05以上とすることで使用時の寸法変化、光軸のズレが

低減することを見出した。

発明の開示

20

本発明によれば、相対密度が0.99~0.6である、マイクロセルラー発泡 5 成形により成形された光学基台用樹脂成形体が提供される。

好ましくは、樹脂成形体の線膨張係数(f1)と、無発泡樹脂成形体の同一箇所におけるMD方向の線膨張係数(f2)の比(f1/f2)が、1.05以上である。

好ましくは、樹脂成形体が、ポリカーボネート系樹脂、ポリフェニレンオキシ 10 ド/ポリスチレンアロイ、ポリフェニレンオキシド/ポリスチレン/シンジオタ クチックポリスチレンアロイ、シンジオタクチックポリスチレン、ポリフェニレ ンスルフィド、シンジオタクチックポリスチレン/ポリフェニレンスルフィドア ロイ、ポリフェニレンスルフィド及びポリフェニレンオキシドアロイ、ポリエチ レンテレフタレート又はポリプチレンテレフタレートからなる。

15 好ましくは、樹脂成形体が、繊維状フィラー及び/又は無機フィラーを含む。 好ましくは、樹脂成形体が、溶融張力調整剤を含む。

好ましくは、成形体が、レーザービームプリンター用光学箱、マルチファンクションプリンター用光学箱、レーザースキャナーユニット、光ピックアップペース、光ピックアップレンズホルダー、光ピックアップ用シャーシー、インクジェット用シャーシー、プリンターヘッド、フラットディスプレイパネル枠、レーザービームプリンター用コリメーターホルダー又は液晶プロジェクターレンズホルダーである。

発明を実施するための最良の形態

25 以下、本発明について詳細に説明する。

まず、本発明の光学基台用樹脂成形体の構成成分について説明する。

光学基台用樹脂成形体を構成する樹脂は、通常成形品を得るために使用されている樹脂であればよい。これらは単独又は2種以上混合して使用することができる。

30 熱可塑性樹脂として、好ましくは、ポリカーボネート系樹脂、シンジオタクチ

ックポリスチレン、ポリフェニレンスルフィド、ポリエチレンテレフタレート、ポリプチレンテレフタレートを使用できる。

さらに、好ましくは、ポリフェニレンオキシド/ポリスチレン、ポリフェニレンオキシド/ポリスチレン/シンジオタクチックポリスチレン、シンジオタクチ 5 ックポリスチレン/ポリフェニレンスルフィド又はポリフェニレンスルフィド/ ポリフェニレンオキシドのポリマーアロイを使用できる。

上記樹脂に樹脂成形体を強化するため、繊維状フィラーを添加してもよい。

繊維状フィラーの具体例としては、ガラス繊維、シリカガラス繊維、アルミナ 繊維、石膏繊維、セラミック繊維、アスベスト繊維等の無機繊維、チタン酸カリ 10 ウムウイスカー、酸化亜鉛ウイスカー等のウイスカー、アルミ、ステンレス等の 金属繊維及び炭素繊維等が挙げられる。好ましくは、ガラス繊維である。

上記繊維状フィラーの添加量は、好ましくは5~50重量%、より好ましくは 10~50重量%である。5重量%未満ではその添加による強度向上効果が低く、 また、50重量%を超える添加量においては線膨張係数の異方性が大きくなり適 15 当ではない。

また、上記樹脂に無機フィラーを添加してもよい。

無機フィラーの具体例としては、タルク、ワラストナイト、モンモリナイト、カオリン、マイカ、セリサイト、クレー、アルミナシリケート、ガラスビーズ、ミルドガラスファイバー、ガラスフレーク、炭酸カルシウム、シリカ、ミルド炭素繊維等が挙げられる。好ましくは、マイカ、炭酸カルシウム、シリカ、タルク、カオリン、ガラスフレーク、ミルドガラスファイバーである。

無機フィラーの添加量は、好ましくは70重量%以下、より好ましくは65重量%以下である。添加量が70重量%を超えると、成形時の流動性及び強度が低下する恐れがある。

- 25 また、熱可塑性樹脂の溶融張力を調整し、発泡体の発泡セルの大きさ及び相対 密度を制御するために、溶融張力調整剤を添加してもよい。溶融張力調整剤とし ては以下のものがある。
 - (1) 分岐鎖構造を有する熱可塑性樹脂

熱可塑性樹脂として、分岐鎖構造を有する熱可塑性樹脂を使用してもよいが、 30 通常の直鎖タイプの熱可塑性樹脂に分岐鎖構造を有する熱可塑性樹脂を適宜配合 してもよい。

分岐剤としては、熱可塑性樹脂分子の基本骨格と同一または類似の骨格からなり3官能以上の反応基を有していれば良い。例えば、ポリスチレンであれば、トリビニルベンゼン等の分岐剤が挙げられ、これらを0.1~5重量%程度含むスチレンモノマーを重合して得られた重合体が使用でき、ポリカーポネートであれば、分岐剤としては1,1,1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタンが好適に用いることができる。

(2) 高分子量アクリル系樹脂

熱可塑性樹脂の分子構造中に分岐構造を有するもの以外に、高分子量アクリル 10 系樹脂を添加して同様の高溶融張力を発現させることができる。高分子量アクリ ル系樹脂の重量平均分子量としては30万以上が好ましく、200万以上がより 好ましい。三菱レーヨン(株)社製P530A, P551A等が適用できる。

(3) ポリテトラフルオロエチレン

溶融張力が向上するフィブリル形成能を有するものが好適である。

15 (4)ポリテトラフルオロエチレン含有複合粉体

三菱レーヨン(株)社製A3000等を用いることができる。

上記(1)~(4)をそれぞれ単独で使用しても良く、又は混合して使用して もよい。

溶融張力調整剤の添加量としては上記熱可塑性樹脂、用途、要求特性に応じて 20 適宜選定すればよいが、好ましくは0.05~1重量%、より好ましくは0.1 ~0.6重量%である。添加量が0.05重量%未満では、十分な溶融張力が得られないため、発泡形態を制御できなくなり、1重量%を超えると、発泡が不均一となり好ましくない。

本発明の樹脂成形体には、本発明の目的を損なわない範囲で、難燃助剤(例え 25 ば三酸化アンチモン、アンチモン酸ナトリウム等)、核剤(例えばステアリン酸 ナトリウム、エチレンーアクリル酸ナトリウム共重合体等)、安定剤(例えばリ ン酸エステル、亜リン酸エステル等)、酸化防止剤(例えばヒンダードフェノー ル系化合物等)、光安定剤、着色剤、発泡剤、滑剤、離型剤、帯電防止剤等を配 合しても良く、また少量のゴム等を添加してもよい。

30 上記の構成成分からなる本発明の光学基台用樹脂成形体の相対密度は0.99

~0.6、好ましくは0.95~0.7、より好ましくは0.92~0.75である。

ここで、相対密度は、発泡樹脂成形体の密度を、発泡剤を使用せず通常の成形 法(射出成形等)により作製した無発泡樹脂成形体の密度で除した値である。

5 相対密度の制御方法は、主に超臨界流体を作るためのガス圧力と、金型内への 樹脂の充填量によって制御できる。

・相対密度が 0.99を超えると、残留応力低減効果が認められず、相対密度が 0.6未満においては、成形品中の発泡セルが大きくなり光軸特性が安定化しな い。

10 また、好ましくは、光学基台用樹脂成形体の線膨張係数(f 1)と、無発泡樹脂成形体の同一箇所におけるMD方向の線膨張係数(f 2)の比(f 1/f 2)が、1.05以上である。

MD方向の線膨張係数の比が1.05未満の場合、熱による寸法変化が大きくなり光学基台として適さない場合がある。

15 ここで、線膨張係数の制御は、相対密度と強い相関があり、前記の成形条件によって制御する。

次に本発明の光学基台用樹脂成形体の製造方法について説明する。

上記の樹脂、繊維状フィラー、無機フィラー等を混合した樹脂組成物、又はこれらを予め溶融混練し造粒又は成形したものを成形機に投入し、マイクロセルラ 0 一発泡体にする。

ここでマイクロセルラー発泡成形とは、超臨界流体を発泡剤として使用する成形方法をいう。

超臨界流体とは、臨界温度および臨界圧力を超えた温度および圧力下の流体をいう。超臨界状態では、ガスの密度が急激に上昇し、気体とも液体ともつかない流体の状態となる。

尚、本発明において、超臨界流体は亜臨界流体を含む。

マイクロセルラー発泡体を得る方法としては、超臨界流体又は原料ガスを成形機に供給し、樹脂組成物に超臨界流体を溶解・含浸させ、その後、樹脂組成物が可塑化している温度で、系内の圧力を下げることにより、超臨界流体が膨張し発 30 泡体を得る方法がある。 そのための成形機としては特に制限はないが、例えば、射出成形機、押出成形機等が使用できる。

射出成形、押出成形等の場合、超臨界流体は樹脂組成物の溶融混練時に供給される。

5 超臨界流体は、上記樹脂組成物に溶け込むことができ、かつ不活性であれば特に限定はされないが、安全性、コスト等の面から二酸化炭素や窒素又はこれらの 混合ガスが好ましい。

超臨界流体を樹脂組成物に浸透させる方法としては、超臨界流体を加圧または 減圧した状態で注入する方法や液体状態の不活性ガスをプランジャーポンプ等で 10 注入する方法がある。

超臨界流体を性樹脂組成物に浸透させる場合の圧力は、浸透させる超臨界流体の臨界圧以上を必須とし、より浸透速度を向上させるためには、15MPa以上、さらに好ましくは20MPa以上である。

上記製法による樹脂成形体は、超臨界流体の優れた溶解性と優れた拡散性により、微細で均一な発泡セルを形成することができ、その結果、成形時の残留応力を低減でき、さらに、線膨張係数の異方性が緩和されるため、使用時の寸法変化、又は光軸ズレが低減される。

上記の理由により、本発明の樹脂発泡体は光学基台又は光学基台部品に適する。 具体的にはレーザービームプリンター用光学箱、マルチファンクションプリンタ 20 一用光学箱、レーザースキャナーユニット、光ピックアップベース、光ピックア ップレンズホルダー、DVD及びCDピックアップ及びシャーシー、インクジェ ット用シャーシー、プリンターヘッド、フラットディスプレイパネル枠、液晶枠、 レーザービームプリンター用コリメーターホルダー、液晶プロジェクターレンズ ホルダー等に使用できる。特に液晶枠、光学箱、DVD及びCDピックアップベ 25 一スに適する。

実施例

以下、本発明の実施例を説明するが、本発明はこれらの実施例によって限定されるものではない。

30 なお、各例で得られた樹脂成形体の評価は下記の通りである。

- (1) 相対密度:発泡樹脂成形体の密度を、通常の成形法(非発泡法)により作製した成形体の密度で除した値である。密度測定方法はASTM D792に準じた。
- (2) 反り:成形品を治具に固定し、3次元測定機でZ方向(高さ方向)の寸法 を測定した。基準面(治具)に対して最大(高さ)寸法を反り量とした。
 - (3) 光軸ズレ角度:成形品を治具に設置し、測定部位にミラーを置く。この面に垂直にレーザーを照射して、反射光を非接触角度測定器で検出し、温度を 4 0 ℃から 8 0 ℃まで上げた際の角度ズレを測定した。
- (4)線膨張係数:成形体から切り出した(MD、TD方向)サンプルをAST10 M D696に準じて測定した。

製造例1~20

表1に示す、熱可塑性樹脂、繊維状フィラー、無機フィラー及び溶融張力調整 剤から構成される配合組成物を、二軸押出機を用いて、表1記載の温度条件で混 15 練し、各製造例のペレットを得た。

製造例1~6は熱可塑性樹脂にポリカーボネート系樹脂を、製造例7~13は 熱可塑性樹脂にポリフェニレンスルフィド系樹脂を、製造例14はポリフェニレンスルフィドとシンジオタクチックポリスチレンのポリマーブレンドを、製造例15~20は熱可塑性樹脂にポリスチレンのポリマーブレンドを使用した。

																									77 WAR114	CD076				
ペアット化		起練温度	(၁	280	280	280	280	280	980	340	340	040	340	340	340	340	340	300	300	300	300	300	300	300	₹	14-7		旭ファイバーがラス製、JAFT591		
			PTFE	0.3	0.3	0.3	0	4	4		l			-	l	!	1	ì	-	-	1	ı	١		10 1 1 101 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	に十二四個子ブ	:	ーが、万郷	FB650	
		,	F114	0.1	0.1	0	_ C	-	-	7 - 1			1	.1	1	1	1	ì	ı	ı	١	١	ļ		1 1 1 1	14.7 だ、古		3774N°	M200 排	X
			シリカ	ł	ı	1	1	l					1	20	20	1	-	-	1	ı	9		l	<u> </u>	2 +	1、人 77时 11			概77.7製、M200 電気化学工業製	1 2
	政を扱い	シャ		ı	ļ		ľ				1		1	10	50	40	55	50	i	l	90	3 !		00		著然はずずがア		11/		•
			マイカ	ı	1	1	2	26	20-	CI	1	,	1	1	1	1	1	!	i	1	1	١			117	F114 . PTFE :	1		マイン	
星%)			55	9	30	202	2	CI	3	C (3	20	50	20	10	30	15	20	2	50	90	200	25	ဂ္ဂင	2	A 00A				7130ZC
ķ (重量%)			SPS			l			1		1	1	-	l	1	i	1	20	3 1	I	l	Ç	35	13	13	9707FN1700A 9707FR2500A		먶		, #'L'
配合組成			PS	1	ļ				i	ı	1	1	١	-		1	1	1	7,5	2 5	250	00 02 02	2	Ç2	25	7707/ 阿 47/	; ()	学開系	Ç	13% 冗孙敷
HEII			PP0	1				'	1	1	1	١	1		١	<u></u>	2	1	1		21	22	Ç	7.7	12	五子子 多子子		石油化	7. 海戦無罪	が、 おん 新
		当本	PPS	1				1	1	1	!	l	20	20	1	l	ı	ı			1	١	!	1	1	5.光石笛允孙敷、97 5.米九爷夕孙勳	エンプロ語をデーを	·、出光石油化学開発品	三菱エバ	右油化子鞍、n192 むゝ、出光石油化学製、ザレック1302C
			Sdd			1		1	-	!	90	20	30	30	200	36	36	3	2		1	1	1	-		لبك	P 4	1717.T	() 公	される。シング
		生	ر بر کر	2	1	1	1	,		20	1	ı	ı	ı					ı		1	1	1	1	-	: \$\ \J\rac{1}{3} - \rac{1}{4} - \racc{1}{4} - \racc{1}{4} - \racc{1}{4} - \racc{1}{4} - \racc{1}{4} - \racc{1}{4} - \racc	丁以なのシルーの一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	リフェン	ルニング	: 本
		-	ت	2 8	200	2	2	2	20	50	l	1	,	1				١	!	1	1	1	1	ļ			•		: ポリフェニレンオキシド、三菱エンプラ製:: **・*********************************	***
	<u> </u>		割活角	数品写		?	22	4	5	9	7	~		9		- 6-	7	2	14	ci (16	12	18	19	20	PC	が対で	ris 全蔵PPS	PPO	PS SPS

拨1

(液晶枠適用例)

実施例1~4

製造例1、7、15及び18のペレットを用い、マイクロセルラー発泡用射出成形機(JSW社製、50トンまたは450トン)により、15MPaの圧力下で窒素ガス(0.2重量部)を射出成形機シリンダーに注入し、表2に示す成形条件にて、マイクロセルラー発泡成形し、液晶枠のサンプル(寸法:長さ100mm×幅165mm×高さ5mmで肉厚が0.5~1mm)を得た。

比較例1~4

窒素ガスを供給せず、化学発泡剤(永和化成工業(株)製、EB201)を使 10 用した他は、実施例1と同様にしてサンプルを得た。

比較例5~8

窒素ガスを供給しない他は実施例と同様にして無発泡のサンプルを得た。

実施例1~4及び比較例1~8の成形条件、相対密度、及び反り量を表2に示す。

15 これにより本発明の樹脂成形体は、比較例と比べて反り量が大幅に低減されることが確認できた。

Г	\neg	— — т			<u>-</u> -	
		反り量 (mm)	1.0	1.5	1.2	1.3
	無発泡体	相对密度	1.0	1.0	1.0	1.0
	6		比較例5	比較例 6	比較例了	比較例8
	14	反り量 (mm)	0.5	0.6	0.5	0.5
	化学発泡体	相 密 政 人	0.5	0.5	0.5	0.5
į			比較例1	比較例2	比較例3	比較例4
表2	;₩	反り量 (mm)	0.1	0.2	0.1	0.2
	ラー成形	相対密度	0.9	0.9	0.9	0.9
	マイクロセルラー成形体	N2注入量 · (重量%)	0.2	0.2	0.2	0.2
	٨		実施例1	実施例2	実施例3	実施例4
		金間(2)	110	140	80	80
	成形条件	(S)	320	350	280	280
		製造例		7	15	18

(光学箱適用例)

実施例5~13

製造例2~6、16、17、19及び20のペレットを用い、マイクロセルラー発泡用射出成形機により、15MPaの圧力下で窒素ガス(0.2重量%)を5 射出成形機シリンダーに注入し、表3に示す成形条件にて、マイクロセルラー発泡成形し、光学箱のサンプル(寸法:長さ217mm×幅300mm×高さ45mmで肉厚が2.5mm)を得た。

比較例 9~12

窒素ガスを供給せず、比較例1と同じ化学発泡剤を使用した他は、実施例と同10 様にしてサンプルを得た。

比較例13~21

窒素ガスを供給しない他は実施例と同様にして無発泡のサンプルを得た。

実施例 $5\sim13$ 及び比較例 $9\sim21$ の成形条件、相対密度、光軸ズレ角度及び線膨張係数を表3に示す。

15 尚、線膨張係数は、光学箱のポリゴーンミラー配置周辺部位より、製品ゲート 位置から見てMD方向部位(3mm×3mm×2.5mm厚)を切り出して測 定した。

これにより本発明の樹脂成形体は、比較例と比べて光軸ズレ角度が大幅に低減されることが確認できた。

数の比		f3/f2	1. 02	1. 03	ı	1	1	1. 01	1	1.02	
線膨張係数の比		f 1/f2	1. 05	1. 13	1. 07	1. 06	1.06	1. 12	1. 05	1. 13	1. 05
		線膨張係数 (MD: f2) ×10-5	2. 50	1. 95	2. 75	2. 30	2.74	1. 91	2. 22	1. 90	2. 21
無発泡体		光 イン金 (Pir.)	01	12	∞	6	8	12	∞	12	8
#		相 的 两	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
			比較例13	比較例 1 4	比較例 15	比較例 1 6	比較例17	比較例18	比較例 1.9	比較例20	比較例21
		線膨張係数 (MD: f3) ×10 ⁻⁵	2. 55	2. 00	-		I	1. 92	1.	1. 93	l
R o 化学発泡体	化子光配件	光型 メン角版 (min.)	∞	6	1	_	1	6	1	6	l
分が多		超数度度	0.5	0.5	1	ı	ł	0. 5	ı	0.5	ł
			比較例 9	比較例 1 0	1	ļ	1	比較例11	1	比較例12	l
	•	線膨張係数 (MD: f1) ×10 ⁻⁵	2. 63	2. 20	2. 95	2. 43	2. 90	2.13	2. 32	2.15	2. 33
マイクロセルラー発泡体		光軸 ズレ角度 (min.)	2	9	4	5	4	9	4	9	4
51/70		相 密 度	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
7101	- -	N ₂ 注入量 (重盘%)	0.2	0.2	0. 2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0. 2
			実施例 5	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10	実施例11	実施例12	実施例13
	,	金温(2)型度(2)	110	110	110	110	110	80	80	08	80
4 次 2 4	交 分 次 中	成温(2)を度(2)	320	320	320	320	320	082	280	280	280
Ĺ		製造例	2	8	4	2	9	16	17	19	20

(CDピックアップベース適用例)

実施例14~20

製造例8~14のペレットを用い、マイクロセルラー発泡用射出成形機により、15MPaの圧力下で窒素ガス(0.2重量%)を射出成形機シリンダーに注入 し、表4に示す成形条件にて、マイクロセルラー発泡成形し、CDピックアップ ベースのサンプル(寸法:長さ40mm×幅15mm×高さ23mmで肉厚が 1.5~3mm)を得た。

比較例22~24

窒素ガスを供給せず、比較例1と同じ化学発泡剤を使用した他は、実施例と同10 様にしてサンプルを得た。

比較例25~31

窒素ガスを供給しない他は、実施例と同様にして無発泡のサンプルを得た。 実施例14~20及び比較例22~31の成形条件、及び相対密度、光軸ズレ 角度並びに線膨張係数の測定値を表4に示す。

15 尚、線膨張係数は、CDピックアップベースの形状が複雑であるため、採取かつ測定可能な肉厚みの箇所を選定し、製品ゲート位置から見てMD方向部位(3 mm×3 mm×5 mm厚)を切り出して測定した。肉厚が3 mm未満の場合は、サンプルを保持するための治具を使用して測定した。

これにより本発明の樹脂成形体は、比較例と比べて光軸ズレ角度が大幅に低減 20 されることが確認できた。

後の	f 3/ 1	1.02	1. 01	1. 01	<u> </u>	1	ı	1
線膨張係数のは	f 1/f2 f3/f	1. 12	1. 06	1. 05	1. 05	1. 06	1. 05	1.06
	線膨張係数 (MD: f2) ×10 ⁻⁵	1. 70	1. 72	1. 88	1. 90	1.64	1. 57	1. 60
無発泡体	光軸 ズマ角 度(min.)	8.0	8.0	5.0	2.5	2.9	2.7	3.5
一	格 密 度 度	1.0	1.0	1. 0	1.0	1.0	1.0	1.0
		比較例25	比較例26	比較例27	比較例28	比較例29	比較例30	比較例31
	線膨張係数 (MD: f3) ×10 ⁻⁵	1. 73	1. 74	1. 90	i	1	-	1
化学発泡体	光軸 ズレ角度 (min.)	4. 50	4. 30	3.0	1	1	1	1
分	格 密 度	0.5	0.5	0.9		ı	1	1
		比較例22	比較例23	比較例 2 4		1	1	1
	線膨張係数 (MD: f1) ×10-5	1. 90	1. 83	1. 98	2. 00	1. 74	1. 65	1. 69
マイクロセルラー発泡体	光軸 ズン角膜 (min.)	2.8	2.8	1.5	1. 00	1. 2	1. 2	1.5
141/5	世 安 政 政	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2121	N ₂ 注入量 (重量%)	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2	0. 2
		実施例14	実施例15	実施例16	実施例17	実施例18	実施例19	実施例20
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	金温。 型度(C	140	140	140	140	140	140	80
成形条件	成溫。 形度(C	350	350	350	350	350	350	280
	製造例	∞	. თ	10	=	. 12	13	14

産業上の利用可能性

本発明によれば、使用時の寸法変化又は光軸ズレが低減された光学基台用樹脂成形体を提供することができる。

WO 03/076501 PCT/JP03/02710

16

請求の範囲

1. 相対密度が0.99~0.6であるマイクロセルラー発泡成形により成形された光学基台用樹脂成形体。

5

- 2. 前記樹脂成形体の線膨張係数 (f1) と、無発泡樹脂成形体の同一箇所におけるMD方向の線膨張係数 (f2) の比 (f1/f2) が、1.05以上となる請求の範囲第1項記載の光学基台用樹脂成形体。
- 10 3. 前記樹脂成形体が、ポリカーボネート系樹脂、ポリフェニレンオキシド/ポリスチレンアロイ、ポリフェニレンオキシド/ポリスチレン/シンジオタクチックポリスチレンアロイ、シンジオタクチックポリスチレン、ポリフェニレンスルフィド、シンジオタクチックポリスチレン/ポリフェニレンスルフィドアロイ、ポリフェニレンスルフィド及びポリフェニレンオキシドアロイ、ポリエチレンテレフタレート又はポリブチレンテレフタレートからなる請求の範囲第1項又は第2項記載の光学基台用樹脂成形体。
 - 4. 前記樹脂成形体が、繊維状フィラー及び/又は無機フィラーを含む請求の範囲第1項又は第2項記載の光学基台用樹脂成形体。

20

- 5. 前記樹脂成形体が、溶融張力調整剤を含む請求の範囲第1項又は第2項記載の光学基台用樹脂成形体。
- 6. 前記成形体が、レーザービームプリンター用光学箱、マルチファンクショ 25 ンプリンター用光学箱、レーザースキャナーユニット、光ピックアップベース、 光ピックアップレンズホルダー、光ピックアップ用シャーシー、インクジェット 用シャーシー、プリンターヘッド、フラットディスプレイパネル枠、レーザービ ームプリンター用コリメーターホルダー又は液晶プロジェクターレンズホルダー である請求の範囲第1項又は第2項記載の光学基台用樹脂成形体。



International application No.
PCT/JP03/02710

		<u></u>							
	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C08J9/12, G02B7/00								
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC								
	SEARCHED								
Int.	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.C1 ⁷ C08J9/12, G02B7/00								
Jitsu Kokai	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003								
	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT								
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.						
P,X	JP 2002-363326 A (Toray Industry 18 December, 2002 (18.12.02), Claims; Par. Nos. [0027] to [(Family: none)		1,4,6						
P,X	JP 2003-34732 A (Toray Industry) 07 February, 2003 (07.02.03), Claims; Par. Nos. [0029] to [(Family: none)		1,3-4,6						
A	JP 2001-277280 A (The Japan) 09 October, 2001 (09.10.01), Full text (Family: none)	Steel Works, Ltd.),	1-6						
▼ Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	<u> </u>						
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "P" document published after the international filing document of particular relevance; the claimed invention cannot considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search 27 May, 2003 (27.05.03) Date of mailing of the international search report 10 June, 2003 (10.06.03)									
	nailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer							
Facsimile N		Telephone No.							



International application No.
PCT/JP03/02710

	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
E,A	JP 2003-89727 A (Mitsubishi Chemical Corp.), 28 March, 2003 (28.03.03), Full text (Family: none)	1-6
P,A	JP 2003-49017 A (Toray Industries, Inc.), 21 February, 2003 (21.02.03), Full text (Family: none)	1-6
·		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1998)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/02710

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl⁷ C08J9/12, G02B7/00 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C08J9/12, G02B7/00 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 PXJP 2002-363326 A (東レ株式会社) 1, 4, 6 2002. 12. 18, 特許請求の範囲、【0027】-【002 8】, 【0040】 (ファミリーなし) PXJP 2003-34732 A (東レ株式会社) 2003.02.07,特許請求の範囲、【0029】-【003 1.3-4.60】、【0043】(ファミリーなし) JP 2001-277280 A (株式会社日本製鋼所) Α 1-6 2001.10.09,全文(ファミリーなし) |x| C欄の続きにも文献が列挙されている。 | | パテントファミリーに関する別紙を参照。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 以後に公表されたもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献 (理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 国際調査報告の発送日 国際調査を完了した日 10,05,03 27.05.03 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 J 9553 日本国特許庁 (ISA/JP) 内田 靖恵 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3455

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP03/02710

C (0±2)			
C (続き). 引用文献の カテゴリー*	関連すると認められる文献 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、	その関連する簡所の表示	関連する 請求の範囲の番号
EA	JP 2003-89727 A (三菱化学 2003.03.28,全文 (ファミリー)	学株式会社)	1-6
PA	JP 2003-49017 A (東レ株元 2003.02.21,全文 (ファミリー)		1-6